PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-201953

(43)Date of publication of application: 14.08.1989

(51)Int.Cl.

H01L 27/14 H04N 5/335 H04N 9/07

(21)Application number: 63-025804

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

08.02.1988

(72)Inventor:

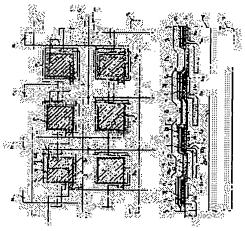
KAWAJIRI KAZUHIRO

(54) SOLID-STATE COLOR IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

sensitive layer of a laminated construction directly connecting to a semiconductor substrate and enabling a color signal of two colors to be generated in the part corresponding to the first pixel. CONSTITUTION: The plural number of pixels P11, P12... are formed on a semiconductor substrate in the shape of a matrix. For instance, in the pixel P11, floating diffusion 21 of n+ type impurities is formed in opposition to a diffusion layer 20 in the surface part of P-well 19. On the surface of the floating diffusion 21, an n- type amorphous silicon layer 22 and a sensitive layer 24 consisting of p+ type amorphous silicon layer 23 to be laminated further on its upper surface are laminated so as to be directly and electrically connected, while a transparent electrode 25 is laminated on the upper surface of the sensitive layer. The sensitive layer 24 detects a blue color and the generated signal charge is transferred to a charge transfer line H1 through a transfer gate TL11 for being read outsides through a horizontal transfer line. Signal charge of green generated on the impurities layer 20 is transferred to a charge transfer line H2 through a transfer gate TR11 for

PURPOSE: To obtain high accuracy together with high resolution by making a



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

being similarly read outsides.

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-201953

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)8月14日

H 01 L 27/14

E-8122-5F

H 04 N 5/335 B - 8122 - 5F

9/07

U-8420-5C

A-8725-5C審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

60発明の名称

固体カラー撮像装置

@特 頭 昭63-25804

22出 願 昭63(1988) 2月8日

⑫発 明 川尻 者

和 廣 神奈川県足柄上郡開成町宮台798 富士写真フイルム株式

会社内

创出 願 人

富士写真フイルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

%代 理人 弁理士 佐々木 清隆 外3名

阴 細

- 1. 発明の名称
 - 固体カラー撮像装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 複数の画案と、これらの画案間に複数配置され これらの画案に発生したそれぞれの信号電荷を外 部へ続出すための電荷転送ラインとを半導体基板 に形成して成る固体カラー撮像装置において、

前記各画業は、前記半導体基板の所定の深部中 埋設された不純物層、該不純物層に対向して該半 導体基板の表面部分に形成されたフローティング ・ディフュージョン層および核フローティング・ ディフュージョン層の表面に直接積層された感光 層とを有すると共に、上記不純物層に発生した信 号電荷を前記所定の電荷転送ラインに転送する第 1のトランスファ・ゲートと上記感光層に発生す る信号電荷を該所定の電荷転送ライン又は他の所 定の電荷転送ラインに転送する第2のトランスフ ァ・ゲートを具備することを特徴とする固体カラ - 摄像装置。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の固体カラー提像装 置において、

前記複数の画素は、

所定の薄い厚さで形成されて所定の短い波長の 光を光電変換する第1の感光層と、該第1の感光 層を通過した所定の長波長の光を光電変換するよ うに前記半導体基板の所定の深部に形成された第 1の不純物層とを有する第1の画素群と、

上記第1の感光層より厚い所定の厚さに形成さ れて上記第1の感光層より長波長の所定波長の光 を光電変換する第2の感光層と、該第2の感光層 を通過した所定の長波長の光を光電変換するよう に半導体基板の所定の深部に形成された第2の不 純物層とを有する第2の画業群とから機成される ことを特徴とする。

(3) 特許請求の範囲第1項記載の固体カラー撮像装 置において、

前記複数の画素は、

所定の薄い厚さで形成されて青色の光を光電変 換する第1の感光層と、該第1の感光層を通過し

た緑色の光を光電変換するように前記半導体基板 の所定の深部に形成された第1の不純物層とを有 する第1の画素群と、

上記第1の感光層より厚い所定の厚さに形成されて緑色の光を光電変換する第2の感光層と、該第2の感光層を通過した赤色の光を光電変換するように半導体基板の所定の深部に形成された第2の不純物層とを有する第2の画素群とから構成されることを特徴とする。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は固体カラー撮像装置に関し、特に1 画業当たり2 色を検出して高解像度化を達成する固体カラー撮像装置に関する。

(従来の技術)

従来、1 画素当たり複数の色を検出する積層型の固体カラー撮像装置は第3図に示すものがある。まず、受光領域の構造を説明すると第3図において、1はn型の半導体基板、2 は該半導体基板1の上面部分に形成されたPーウェル層であり、

- 3 - ·

中間層10の上面を透明電極層11、背面を遮光性を有する導電体層12で挟んだサンドイッチ構造を成しており、導電体層12の一端が接続締結、13を介して所定の不純物層4に電気的に接続層8れている。一方、その上部にある第2の感形層14の上面及び背面を透明電極層15,16で挟め間を成しており、背面側の透明を成層16の一端が接続層17を介して他の不純物層4に電気的に接続されている

Pーウェル層 2 の表面部分にn・型不純物から成るCCDの電荷転送ライン 3 が複数個所定間隔で平行に形成されている。

更に、転送ゲート電極層6の上面にはシリコン酸化膜層9中に埋設されて相互に電気的に絶縁された感光層7、8が重なるように形成され、これらの感光層7、8は上記不純物層4の配列に対応して配置されている。半導体基板に近い側の第1の感光層7は、アモルファス・シリコンから成る

- 4 -

外部へ読出す。

このような感光層を重ねた構造のものを1組として複数組みをモザイク状に配列することにより 多画素即ち高解像度の撮像装置を形成することが 出来るようになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような従来の撮像装置にあっては、製造工程が複雑であり又、それぞれの画業を高精度に製造することが困難であってバラの具体例としては、第3図に示すように縦方向に接続層を形成することは製造工程が増し、又、各感光層を相互に絶縁しながら平行に積層するための所謂平坦化処理が極めて困難であること等が上げられる。

(問題点を解決するための手段)

本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、高解像度・高精度化を実現し得る新規な構造の固体カラー振像装置を提供することを目的とする。

この目的を達成するため本発明は、複数の画素 と、これらの画業間に複数配置されこれらの画業 に発生したそれぞれの信号電荷を外部へ読出すた めの電荷転送ラインとを半導体基板に形成して成り る固体カラー扱像装置において、前記各画素は、 前記半導体基板の所定の深部中埋設された不純物 層、該不純物層に対向して該半導体基板の表面部 分に形成されたフローティング・ディフュージョ ン層および該フローティング・ディフュージョン 層の表面に直接積層された感光層とを有すると共 に、上記不純物層に発生した信号電荷を前記所定 の電荷転送ラインに転送する第1のトランスファ ・ゲートと上記感光層に発生する信号電荷を該所 定の電荷転送ライン又は他の所定の電荷転送ライ ンに転送する第2のトランスファ・ゲートを具備 したものである。

(作用)

このような構造とすることにより、感光層が直接に半導体基板に接続する積層構造であって構造の簡素化が図られるから、比較的基本的な半導体

- 7 - ·

(第1図では実線で囲んだ複数の点で示す領域内) が埋設され、その一端20gがPーウェル19の 表面部分まで延びている。この製造方法は周知の 拡散技術等により形成されるので説明を省略する。

更に、不純物層20の上面部分即ちP-ウェル 19の表面部分には、該不純物層20に対向する 略等しい面積のn・型不純物のフローティング・ ディフュージョン21(第1図では実線で囲んだ 斜線で示す領域内)が形成されている。フローテ ィング・ディフュージョン21の表面には所定の 厚さのn゚型のアモルファス・シリコン層22及 び更にその上面に積層される p* 型のアモルファ ス・シリコン層23より成る感光層24が直接電 気的に接続するように積層され、感光層 2 4 の上 面には透明電極25が積層されている。尚、不純 物層20、フローティング・ディフュージョン 21及び感光層24が相互に積層する所定面積の 領域を除いてアルミニウム層等の遮光層26で基 板上が覆われている。即ち、第1図において点線 26で示す矩形領域内のみ開口し、該開口部分が 製造技術でもって高精度のものを形成することができ、又、1画素当たり2色の光を検出することができるので上記高精度化と併せて高解像度化を 遠成することができる。

(実施例)

以下、本発明による固体カラー撮像装置の一実施例を第1図ないし第2図に基づいて説明する。 尚、第1図は受光領域の要部構造を上面から見た 場合の平面図、第2図は第1図中の仮想線X-X に沿って切断した場合の要部縦断面図である。

- 8 -

画素Pぃとなる。

更に、このような構造の画案の両側に、後述す る信号電荷を転送するためのCCD構造の電荷転 送ラインH1, H2, H3, H4 ・・・・・ が形成されてい る。即ち、不純物層20等及びフローティング・ ディフュージョン 2 1 等から電気的に絶縁される べく、チャンネル・ストッパ (図示せず) を隔て て、 n型の電荷転送 ライン H 1, H 2, H 5, H 4 · · · · が形成されている。そして、各画素の開口部分を 遮光しないように櫛型の転送ゲート電極Gi, Ga, Gs, Gs, ······, G(2n-i)、 G(2n) が電荷転送ラ インH1. H2. H3. H4 …… 上に積層され、所謂 4 相駆動方式の信号電荷転送を行う。尚、添字が 奇数の転送ゲート電極G1, G2, · · · · · , G(2n-1) によって形成される転送エレメントと不純物層 20の一端20gとの間にトランスファ・ゲート T n 1 1, T n 1 2, **** が形成され、一方、添字が偶数 の転送ゲート電極 G 2, G 1, ・・・・・・ , G (2 n) によっ て形成される転送エレメントとフローティング・ ディフュージョン21の一端との間にトランスフ ァ・ゲート T に 1. T に 1. ・・・ が形成され、所定の高電圧制御信号を転送ゲート電極に印加することによってこれらのトランスファ・ゲートは導通となる。尚、画案 P 1. 及びその周辺の構造を代表して説明したが、核画案 P 1. に対応する他の画案群も同様の構造と成っている。

- 1 1 -

更に又、この実施例では1 画素当たり 2 色を検 出する構成としたため、半導体製造技術の 最大なり、各画素の相対精度を することとなり、各画素の相対精度を一 することができる。即ち、従来、1 画素当たり 3 層構造にして所定の 3 原色信号を検出するもは であるように各層を形成する事が極 めて困難であり、且つ各画素間における相対精度 交互に配列するように形成したりして、従来のインタライン配列やベイヤー配列やストライプ配列 等に相当する構成とすることが可能である。

再び画素 P.」を代表して作用を説明すれば、感光層 2 4 は 青色を検出しそれにより発生した信号 電荷はトランスファ・ゲート T.」。を介して電荷 転送 ライン H. へ移され、図示していない所謂水平転送 ラインを介して 外部へ読み出される。不純物層 2 0 に発生した緑の信号電荷はトランスファ・ゲート T.」を介して電荷転送 ラインを介して III、 を介して電荷転送 ラインを介して同様に外部へ読み出される。

このようにこの実施例によれば、1 画素当たり 2 色を検出することができるので、高密度・高解 像度化が可能となる。又、第 2 図に示すように各 画素の感光層はトランスファ・ゲートを介して直 接電荷転送ラインに接続するように形成されてい るので、従来のような接続層(第 3 図の 5 . 1 7 参照)が不要となり、製造工程の簡素化や製造精 度の向上を図ることができる。更に、第 2 図に示

- 1 2 -

を得ることも困難であった。

尚、説明の都合上、第1図に示すように各画案 における2ヵ所のトランスファ・ゲートをそれぞ れ対角線上に配置した実施例を述べたが、これに 限らず、第1図において横方向の同列位置に設け てもよい。又、第2図においては、各感光層に設 けられた一方のトランスファ・ゲートと各不純物 層に設けられる他方のトランスファ・ゲートの位 置を交互に順番で設けているので、各電荷転送ラ インは感光層で発した信号電荷も不純物層で発生 した信号電荷も転送することとなるが、これに限 らず、感光層で発生した信号電荷の転送を行う電 荷転送ラインと不純物層で発生した信号電荷の転 送を行う電荷転送ライントとをそれぞれ区分けし て行うことができるように、形成してもよい。こ の場合、例えば第2図における画案 P.,の不執物。 層20の一端20gに相当する各画素の部分の形 成位置を交互に変えて、偶数行の電荷転送ライン H₂. H 。 ・・・・・・ を不純物層で生じた信号電荷の転 送専用、奇数行の電荷転送ラインH、H。・・・・・・

を不純物層で生じた信号電荷の転送専用にする等の設計が成される。このような設計変更による実施例は全てこの発明に含まれるものである。

更に、上記感光層の組成及び厚さに関する設計・ 条件の一例としては、感光層で青、不純物層で緑 を検出する第1の画素と、感光層で緑、不純物層 で赤を検出する第2の画案との2種類の画業群を 使用する第1例の場合(例えば、第2図の実施例 に相当する)、第1の画素の感光層を 0.1 μm ~ 0.3 µm の厚さの a-Si で青を、第2の画業の 感光層を 0.3 μm ~ 1 μm の厚さの a-Si で緑 を検出するようにそれぞれ形成する。他の例とし ては、第1の画素の感光層を 0.1μm ~1 μm の 厚さのa-SiCHで青を、第2の画案の感光層 を 0.3 μm ~ 1 μm の厚さの a-SiHで線を検 出するようにそれぞれ形成する。更に他の例とし ては、第1の画案の感光層を所定の厚さのCdS で青を、第2の感光層を所定の厚さのa-SiH で緑を検出するようにそれぞれ形成する。その他 種々の組み合わせは全て本発明の設計態機の変更

による実施例に含まれる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、1 画素に相当する部分で2 色の色信号を発生することが出来ると共に、感光層がフローティング・ディフュージョンに直接電気的に接続するので構造が簡素且つ製造も簡略となることから、集積度の高いカラー固体撮像装置の実現が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明により固体カラー撥像装置の一 実施例を説明するため受光領域の要部構造を部分 的に示した平面図、第2図は第1図における仮想 線X-Xに沿った縦断面の構造を示す縦断面図、 第3図は従来の積層型固体カラー撥像装置の構造 を示す縦断面図である。

2 0: 不純物層

21:フローティング・ディフュージョン

22.23:アモルファス・シリコン層

2 4 : 感光層

-15-

- 1 6 -

25:透明電極層

26: 遮光層

P.,~P.m:画桌

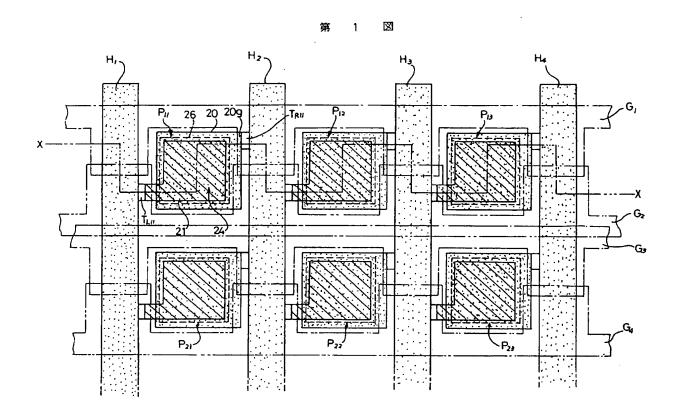
H1, H2, H3, H4, · · · · :電荷転送ライン

G ₁ ~ G _{2 n} : 転送ゲート電極

S₁, S₂, S₃, S₄ ····: ゲート層

代理人 弁理士(8107) 佐々木 清隆(ほか3名)





第 2 図

